PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-181294

(43) Date of publication of application: 14.09.1985

(51)Int.CI.

C25D 5/56

C23C 18/16 H01B 1/16

(21)Application number: 59-034727

(71)Applicant: AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

(22)Date of filing:

24.02.1984

(72)Inventor:

KANBE TOKUZO

KUMAGAI YAOZO NEMOTO KEIJI

URABE HIROSHI

(54) PRODUCTION OF INORGANIC POWDER HAVING METALLIC FILM ON SURFACE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain inorg. powder having a metallic film of a desired thickness by subjecting the inorg. powder to a surface treatment with a soln, contg. noble metal ions then forming a desired chemical plating layer and subjecting further the powder to

CONSTITUTION: Inorg. powder of mica, etc. is subjected to a surface treatment using a surface treating agent such as ychloropropyl trimethoxysilane or the like having a property to capture noble metals and the surface thereof is prepd. by immersing the powder into a soln. contg. noble metal ion of palladium chloride, etc. The powder is then treated by a plating liquid contg. required metallic ions of Ni, Zn, etc. to form a plating layer to the extent of covering the powder surface. The powder is subjected to electroplating of Ni, etc. by using a required plating soln. in succession thereto to form a plating layer to a desired thickness. The metal-coated inorg, powder which has good conductivity and is suitable as a packing material for an electromagnetic shielding material is obtd. by the above- mentioned method.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

mis Page Blank (uspto)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-181294

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)9月14日

25 D 23 C 5/56 23 C 01 B 18/16 1/16

7325-4K 7011-4K 8222-5E

発明の数 1 (全9頁) 審査請求 有

69発明の名称

金属皮膜を表面に有する無機質粉体の製造方法

到特 顧 昭59-34727

23出 願 昭59(1984)2月24日

芦一 明 の発 しゅうしゅうしゅう 者 神

徳・蔵

啓

茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番4号 工業技術院製品

科学研究所内

@発 明 老 熊 谷· 八百三 茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番4号。工業技術院製品

科学研究所内

勿発 眀 者 根 本 啓 治 茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番4号 工業技術院製品

科学研究所内

勿発

茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番4号 工業技術院製品

科学研究所内

砂出 願 人 工業技術院長

砂指定代理人 工業技術院 製品科学研究所長

発明の名称

金属皮膜を表面に有する無機 質粉体の製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1 貴金属捕捉性表面処理剤を用いて表面処理 した無機質粉体を、貴金属イオンを含む溶液を 用いて表面処理したのち、所要の金属イオンを 含む化学めつき液で処理して、該紛体の実質上 全表面にわたつて被覆しりる程度まで、めつき 層を形成させ、次いでさらに電気めつきを施す ことにより所要の展厚のめつき層とすることを 特徴とする金属皮膜を表面に有する無機質粉体 の製造方法。
- 2 無機質粉体がマイカである特許請求の範囲 第1項記載の製造方法。
- 3 化学めつき液が化学めつき廃液又は金属エ ッチング廃放である特許請求の範囲第1項又は 第2項記載の製造方法。

金属皮膜がニッケル、亜鉛、銅、コバルト、 クロム、餓又は金から成る金属単独またはこれ。 ちの合金である特許請求の範囲第1項、第2項 又は第3項記載の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は金属皮膜を表面に有する無機質粉体の 製造方法に関し、さらに詳しくは、特殊な表面処 理を行つた無极質粉体の全表面に化学めつきを施 し、さらにその上に電気めつきを施すことにより、 プラスチックに混入した場合該プラスチックに電 磁シールド性、帯電防止性、機械的強度などを付 与しりる、強固に被滑された十分な層厚の金属皮 腹を表面に有する無极質効体を製造する方法に関 するものである。

最近、各種電子機器の普及とともに、これに起 因する電磁波ノイズが重大を社会問題とをりつつ ある。このため、このようなノイズによる障害を 防止するための電磁シールド材料の必要性が高ま つてきた。との電磁シールド材料としては、これ

Person for the experience of t

まで適当な基材に金属溶射したものや導電性塗料 を塗布したものなどが知られているが、とれらは コストが高い上に耐久性に乏しいため実用上必ず しも液足しりるものとはいえない。

ところで、無機質粉体は充塡剤として種々の分野、例えばプラスチックの分野において広く使用されているが、導電性がないことから、プラスチックに帯電防止性や電磁シールド性を与えることはできない。

一方、導電性充塡剤としては罹々の金属又は合金の粉体があるが、このものは一般に印刷塗料用 顔料として用いられており、ブラスチックに対し ては、着色剤となりえても、弾性率が低いことか ら、補強剤として利用することはできない。また 金属粉は、危険物取扱いを受けており、その管理 に著しい困難が伴う。

他方、無機質粉体表面に感応、活性化処理を施 した後化学めつきによつて得られた金属皮膜を有 する無機粉体を、充塡材として使用する方法が知 られている。しかしながら、通常の化学めつき法

- 3 -

金属皮膜が強固かつ均一に形成され、導電性を有 する無機質粉体が得られることを見出し、これを 用いた電磁シールド材料を提案した。

ところで、一般にめつき法の中で化学めつき法 は、析出速度が遅い上に高価な還元剤を使用する 関係でコスト高になるのを免れないのに対し、電 気めつき法はこのような欠点がなく効率よく所要 のめつき層を形成させることができるため、工業 的に実施する方法としてより好ましいものとされ ている。

しかしながら、無機質粉体はそれ自体導電性を 有しないため、電気めつきを施すことができず、 前記したように化学めつきに頼らざるを得なかつ たのである。

そとで、本発明者らはさらに研究を重ねた結果、前記した化学めつき法により、無機質粉体の少なくとも実質上全表面にわたつて被優しうる程度までめつき層を形成させてこれに導衛性を付与したのち、通常の電気めつき法により必要な層厚になるまでめつき層を形成させることにより、電磁シ

では、無徴質粉体表面を完全に被覆しりるよりなめつき層を形成させることは困難である上に、無機質粉体とめつき層との結合力が不十分である。 そのためめつき皮膜の密着力をあまり必要としないところに用いる場合はある程度の効果を発揮しりるとしても、ブラスチックに混練するような厳しい条件では、めつき皮膜がはく離するため良好な電磁シールド性を付与するものとしては導電性が不十分となり、ほとんど実用に供することができない。

このため、本発明者らは、このような従来の化学めつき法の欠点を改良し、電磁シールド材料用充填材として十分に使用可能なめつき層を施しりる技術を開発するために研究を行い、先にあらかじめ貴金属排捉性装面処理剤を用いて裂面処理した無機質粉体を、貴金属イオンを含む溶液で表面の理して、その無機質粉体表面に骨金属層を設けたのち、所要の金属イオンを含む化学めつき液けたのち、所要の金属の表面に化学めつき液中から金属を皮膜状に析出させると、無機質粉体表面に

- 4 -

ールド材料用充塡材として好適なものとしうると とを見出し、この知見に基づいて本発明をなすに 至つた。

すなわち、本発明は、貴金属捕捉性表面処理剤を用いて表面処理した無機質粉体を、貴金属イオンを含む溶液を用いて表面処理したのち、所要の金属イオンを含む化学めつき液で処理して該粉体の全表面にわたつて被覆しりる程度までめつき層を形成させ、次いでさらに電気めつきを施すことにより所要の層厚のめつき層とすることを特徴とする金属皮膜を表面に有する無鬱質粉体の製造方法を提供するものである。

本発明方法で得られる金属皮膜を表面に有する無機質粉体は、金属機雄や金属粉と異なり、内部は安定な無機物であり、表面のみ金属が存在するものであるから、化学的に安定である上に、ブラスチックに配合した場合、成形性を掛うことなく少ない金属含有量で高い導電性を与えることができ、しかもマイカのような板状充てん剤を用いることにより高い補強効果を得ることができるとい

and the state of t

5 利点がある。

本発明方法において用いる無极質粉体は、これ までプラスチック、ゴムなどの増量剤、疳色剤、・ 補強剤として慣用されている無機物質を用いると とができる。このようなものとしては、例えば、 マスコパイトマイカ、フロゴパイトマイカ、合成 のフツ素系マイカなどの根状マイカ鉱物、チタン 酸カリウムウイスカー、ウオラストナイト、アス ペスト、セピオライトなどの針状鉱物の他、シリ カ、アルミナ、タルク、シラスパルーン、グデフ アイト、ガラスフレーク、ガラスフアイパーごカ ーポンフアイパー、シリコンフアイパーなどが挙 げられるが特に補強効果の点で板状マイカ鉱物が 好ましい。本発明方法においては、化学めつき法 及び電気めつき法により、前記無機質物体の表面 に金属皮膜を形成させるので、使用する無機質粉 体は化学めつき液及び電気めつき液に対して安定 性のよいものであることが必要である。また無機 質粉体の形状については特に制限はなく、例えば 板状、針状ないし繊維状、粒状など種々の形状の

- 7 -

ジン環、ビニル基などの不飽和舊を挙げることが できる。

との貴金属捕捉性表面処理剤のもつ 2 個以上の 官能基は、同種又は異種のものであつてもよく、 結合の位置は分子両末端あるいは側鎖のいずれて もよい。また、これら官能基をもつ表面処理剤の 分子量の範囲は低分子化合物からオリゴマーある いは高分子であつてもよく、特に制約されない。 メラマン樹脂装面処理剤のもつ官能器が無**機質**粉 体表面に化学的に結合するか、物理的に結合する・ かによつて表面処理剤の無機質粉体に対する結合 力には差異が生じ、化学的に結合する場合は、表 面処理剤の結合力は強ぐ、その結果、得られる金・… 属皮膜の密着力も高い。 例えば、シランカップリ ング剤やチタンカップリング剤にあつては、アル コキシ基は粉体表面に化学的に結合し、一方、水 やアルコールに可答な表面処理剤の場合は、これ を水やアルコール溶媒に溶解させ、この溶液を用 いて粉体を表面処理し、乾燥するときには、影面 処理剤は粉体表面に物理化学的な吸着力で付着す

ものを用いるととができる。

本発明方法により金属皮膜を表面に有する無機 質粉体を製造するには、とのよりな無機質粉体に 対して、先ず貴金属捕捉性表面処理剤を用いて表 面処理を施し、無機質粉体表面にその表面処理剤 皮膜を形成させる。との場合の貴金属捕捉性袋面 処理剤は、無機質粉体に吸着させた場合に、該無 機質粉体の貴金属に対する吸着性を高めりるもの であり、一般的には、分子内に、無极質粉体に対 して親和性を有する官能基を少なくとも1個及び 貴金属に対して捕捉性(親和性)を有する官能基 を少なくとも1個有する有機化合物が適用される。 無機質粉体に対して親和性を有する官能基として は、例えば、カルポキシル基、エステル基、アミ ノ基、アミド基、イミノ基、水酸基、ニトリル基、 ハロゲン基(クロル蒸、ブロム基など)、イソシ **アネート基、クリシドキシ基、シラン及びチタン** に結合するアルコキシ基、ビニル基などの不飽和 基などがあり、貴金属に対して捕捉性を示す蠢と しては、前記したような種々の官能基の他、ピリ

- 8 -

る。このような物理化学的な吸着力による付着は、 余り強いものでないことから、水の付着界面への 浸入を防止し、表面処理剤を粉体表面から脱離さ せない程度の陳水性を処理剤分子内の炭素鎖(メ チレン結合)にもたせるか、又は分子量を大きく するのがよく、例えば、表面処理剤が脂肪族化合 物の場合、好ましくは、メチレン基を連結して3 個以上有するものが採用される。

前記したような官能基を 2 個以上有する貴金属 捕捉性要面処理剤としては、例えば、 r ークロロ プロピルトリメトキンシラン、 r ー アミノブロピ ルトリエトキシシラン、 ピニルトリエトキシンシ シ、 r ー メタクリロキンプロピルトリエトキシンシ ラン、 N ー ターアミノエチルー アミノスチルー アーアミノブロピルメチルシメトキンシランなど のシラン化合物: ヘキサメチレンジアミン、トリ メチレンジアミン、 ジアミノドデカンなどのファミノ化合物: マレイン酸、 セパシン酸、 アジピン酸 などのジカルポン酸; トリエチレングリコール、

ポリエチレングリコール、 ジグリコールアミンな どのグリコール化合物;マロンニトリル、ポリア クリロニトリルなどのニトリル化合物:イソブロ ピルトリ(ジオクチルピロフオスフエート)チタ ネート、チタニウムツ(ジオクチルピロフオスフ エート)オキシアセテート、イソプロピル(N-エチルアミノーエチルアミノ)チタネート、イソ プロピルトリイソステアロイルチタネートなどの チタネート化合物の他、マレイン化ポリプタジエ ン、末端カルポキシル化ポリブタジエン、末端グ リコール化ポリブタジエン、アクリロニトリル/ プタジエン共重合体、ポリプタジエンなどのブタ ジェン重合体、プタジェン共重合体及びそのグラ フト化合物:リノール酸、リノレン酸などの不飽 和脂肪酸:塩化パラフイン、塩素化ポリエチレン などの塩素化物などさらにメラミン樹脂、メラミ ンーユリア共縮合樹脂、ユリア樹脂、フエノール 樹脂など縮合系樹脂やエポキシ樹脂などが挙げら 、れる。本発明で用いる貴金属捕捉性表面処理剤は、 前記のように種々のものがあり、発明の目的に適

-11-

水縮合反応するシラン系表面処理剤やメラミン樹脂、重合反応するエポキシ樹脂などを用いる場合には、溶媒揮散後、80~150℃の温度で1~3時間程度加熱反応させるのが好ましい。

前記のようにして表面処理された無機質粉体は、 表面に貴金属捕捉性の官能基が露出したような景 面性状の改質されたもので、との無機質粉体を、 次に、貴金属イオンを含む溶液と接触させて、前 記官能基に費金属を捕捉させ、該粉体表面に貫金. 属を形成させる。また表面処理剤中にあらかじめ 貴金属を分散させておいて溶媒を揮散させると同 「時に無機粉体の表面に貴金属を固定することも可 能である。この貴金眞層は、後続の化学めつき液、 からそれに含まれる金属イオンを該粉体表而に析 出させる際の触媒的効果を示すものである。との 場合の貴金属としては、パラジウム、臼金、金な どが用いられるが、好ましくはパラジウムである。 との貴金属イオンを含む溶液は、従来公知の方法 に従つて調製するととができ、例えば、ハロゲン 化物などの貴金属の可格性塩を、塩酸などの可溶

合する表面処理剤は、実験により確認するととが できる。

無機質粉体を前記したようを貴金属捕捉性表面 処理剤で処理するには、この表面処理剤を高当な 密媒、例えば、水、エチルアルコール、アセトン、 トルエン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスル ホキシド、ジオキサンなどに密解させて溶液とし、 との容液に無機質粉体を浸漬するなどの方法によ り接触させたのち、溶媒を揮散させる湿式法や、 ヘンシエルミャサーなどを用い、機械的に溶液を 被覆させる乾式法などが採用される。との場合、 溶液中の表面処理剤濃度は、該粉体の表面質によ つて異なるが、好ましくは、表面処理剤固有の最 大被覆面積(ポ/8)と該粉体の比表面積(ポ/8) 及び処理される粉体量例から計算される単分子被 覆量を与えるような濃度である。例えば比表面積 が5㎡/9程度の場合は0.5~2重量がである。 また表面処理後、粉体から溶媒を揮散させるには、 使用した溶媒の蒸発温度程度で十分である。さら には粉体表面との間又は表面処理剤同志の間で脱

-12-

化剤の存在下で水中に溶解させることによつて調製される。また賃金属の付着量は、無機質粉体100 重量部に対し、 $3\times10^{-6}\sim3\times10^{-1}$ 重量部、好ましくは $3\times10^{-4}\sim3\times10^{-2}$ 重量部である。この贯金属イオンを含む溶液により表面処理された粉体は、水洗され、次の化学めつき処理に付される。

the first are so that the first section

方法に従つて行りことができ、一般的には、金属塩、登元剤、錯化剤、緩衡剤、安定剤などを含むめつき液が採用される。この場合、登元剤としては、次亜リン酸ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、アミノポラン、ホルマリンなどが採用され、錯化剤や緩衝剤としては、半酸、酢酸、コハク酸、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、クリシン、エチレンジアミン、BDTA、トリエタノールアミンなどが採用される。

化学めつき液の代表的組成として、例えば、金属塩10~200 9/2、次乗リン酸塩0.3~60 9/2、次乗リン酸塩0.3~60 9/2、力田酸衡剤5~300 9/2からなるものを挙げることができ、また、好ましくは、このよりなめつき液に対して、さらに補助添加剤としてグリシン5~200 9/2 を添加することができる。また、他のめつき液として、金属塩10~200 9/2、カルボン酸塩又はBDTA塩10~100 9/2、水酸化アルカリ10~609/2、炭酸アルカリ5~509/2、ホルマリン10~200 ㎡/2から成るものでその代表的なめつきできる金属

-15-

粉体表面の全面にわたつて施すことが必要であり、 とのようにして化学めつきを施された無機質粉体 に対して、さらに電気めつき処理が施される。と の電気めつき処理においては、該粉体上に金属が 均一に析出するように特殊な形状の陰極を使用するとともに、定期的に陰極上から該粉体が離れる よりな方式を用いることが必要である。また、め つき液をかきまぜているので、 該粉体上に析出し た金属が陰極に接して溶解を起こさないように、 陽板をプラスチック製の網で包むか、あるいは隔 膜を使用することが好ましい。

このよりを電気めつき処理として、例えばニッケルめつき法、網めつき法、亜鉛めつき法などが用いられる。ニッケルめつき法においては、例えばめつき液としてニッケル塩20~1000g/ し、ホウ酸4~80g/ し、1,4ープチンジオール・0.1~0.5g/ し及びサッカリン0.1~5g/ しから成り、かつ pHを2.0~5.0 に調整したものを用い、液温30~70℃、陰極電液密度1~20 A/am のめつき条件で、空気かくはん又はめつ

として銅、餅を挙げることができる。

化学めつき処理は、通常、温度20~95℃で、 粉体装面に均一を皮膜が形成されるように、かき ませ一向えば空気パブリングを何いながら実施す るのが好ましい。とのようにして、粉体の粒径や 表面積によつて異なるが最終的に5重量を以上の 金属化率が待られるまで、めつきを統行する。

本発明においては、前記したように、無極質粉体の表面性状は化学めつき処理に適するように改質されていることから、その表面に対する化学めつき処理による金属皮膜の形成は極めて容易である。

本発明の場合は、新鮮な化学めつき液はもちろん、使用済みの化学めつき廃液も、化学めつき液として用いることができ、さらに、鋼やニッケルのエッチングに際して得られるエッチング廃液を、希釈(1~100倍)後、鍵化剤及び還元剤を加えて、本発明における化学めつき液として用いるととができる。

本発明においては、前記の化学めつきは無极質

-16-

き液を循環しながら、金属化率が10重量を以上 になるまで電気めつきが行われる。また飼めつき 法においては、例えばめつき液として飼塩20~ 4008/ 4、磁酸 1 0~6 0 8/ 4、及びチオ尿 **業 0.001~0.19/ Lから成るもの、又は銅塩** 20~200 8/ 4、ピロリン酸カリウム100~ 5009/ L及びアンモニア 0.1~ 5 世/ Lから成 り、かつ pH を8~9に調整したものを用い、液 温15~70℃、陰極電流密度1~10A/amの めつき条件で空気かくはん又はめつき液を循環し ながら、金属化率が10重量が以上になるまで電 気めつきが行われる。一方亜鉛めつき法において ・ は、例えばめつき液として亜鉛塩10~500 8/ L及び塩化物:5~5009/Lから成り、かつpHを 2~6 に調整したもの、又は亜鉛塩10~500 9 / Lから成り、アンモニアで pH を 6.0~ 8.0 に 調整したものを用い、液温20~50℃、陰極電 流密度 0.1~60 A/dm のめつき条件で、空気か くはん又はめつき液を循環しながら、金属化率が 10重量を以上になるまで電気めつきが行われる。

このようにして得られた金属被膜を表面に有する無機質粉体は、これをプラスチックに対し、 10~70重量をの割合で添加することにより、 該プラスチックに対して優れた電磁シールド性、 帯電防止性、機械的強度などを付与する。

ことで用いるブラスチックは、熱可塑性ブラスチック、熱硬化性ブラスチックのいずれでもよく、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリアセタール樹脂、ポリウレタン樹脂、ナイロン6、エチレン・酢酸ビニル共産合体、エチレン・不飽和ポリエステル樹脂、フエノール樹脂などが用いられる。

このようなプラスチック組成物は、従来慣用されている形状で適用することができ、また製品の製法は、適用する樹脂の種類や用途、形状などに応じて適当に行われ、例えば、板状、筒状、箱状、

-19-

奥施例 1

平均粒径 6 0 メッシュのマイカ及びガラスのフ レークを用い、それぞれ 100gを、貴金属捕捉性 表面処理剤、ァーアミノブロビルトリエトキシシ ランをエタノール 120 cc に溶解させた濃度 1.0 重 最 4 の溶液に室温で 2 時間浸漬させたのち、温度 110℃で2時間乾燥させて溶媒を揮散させた。次 にとのようにして得られた表面処理されたマイカ フレーク及びガラスフレークそれぞれ208を塩 化パラジウムの塩酸酸性水溶液(PdC42 濃度5× . 10 9/11) 50 11 に室温で30 分間浸漬したの ちろ過し、20ccの脱イオン水で2回水洗して下 地処理を行つた。次に、との下地処理されたマイ カフシニク及びガラスフレータそれぞれをや次のでき 組成を有するニッケルめつき廃液に投入し、かく はんを行いながら、温度60~90℃で2~5分 間処理し、表面に化学めつきを施した。

ペレット状などの成形体とするには、ブラスチックと充填剤との混合物を、真空成形、押出成形、射出成形、カレンダー成形、圧縮成形などの方法が採用され、また、被膜形成用の盗科組成物とするには、ブラスチックエマルションやブラスチックの溶媒溶液に充填剤を添加混合すればよく、さらに、ゴム組成物として使用する場合には、その通常のゴム組成物に対し、前記充填剤を添加すればよい。

前記のプラスチック組成物は、優れた電磁シールド性と高い強度を有するもので各種電子機器、通信機器、医療機器、計測機器などの器材として 特に有用である。

次に契施例により本発明をさらに詳細に説明する。 なお、各例中における充填剤の金属化率は次のようにして定義されたものである。

-20-

ニッケルめつき廃液組成

硫酸ニッケル	3.08/2
次亜リン酸ナトリウム	109/2
コハク酸ナトリウム	169/2
リンゴ酸ナトリウム	309/2
pH	45~5

次いて、次に示す組成のニッケルめつき液を用いて、温度40℃、陰極電流密度1A/dmの条件でめつき液を循環させながら表面に電気ニッケルめつきを施した。

ニッケルめつき液

硫酸二	ツケル	3	809/2
塩化ニ	ツケル		308/2
まり酸	シャを見む神豚はななん	er sæ	40°97£~
ъΗ			3

とのようにして得られたものは、表面にニッケル皮膜を有するもので、このものの導電性をテスターにより調べたところ、良好な導電性を有することが確認された。

実施例 2

銅無電解めつき液の組成

Cu804 . 5 H20

40 8/2

EDTA-4 Na

20 8/1

HCHO(35%)

148 m2

pН

1 1

次いで、実施例1に示す組成のニッケルめつき

-23-

第 1 装

Æ	金属	化率(w	t %)	体铁固有抵抗
	Cu	Ni	全	(Ω· ௌ)
3	25	22	47	8.5 × 10 ⁻³
2	30	26	56	2.6 × 10 ⁻⁵
3	39	24	63	8.0 × 10 ⁻⁴

契施例3

無機質粉体及びめつき液中の金属化合物の種類を変え、実施例1と同様にして、第2表に示す組み合せの金属皮膜を表面に有する無機質粉体を得た。

液を用いて、温度 4 5 C、陰極電流密度 1 A / dm/ の条件で内側に隔膜を設けたパレル(100 mp x 150 m2)中で電気めつきを行つた。 この電気めつきにおいては、マイカ粉体と陰極との接触を大きくするために、 100 メッシュの円筒状ステンレス金鋼を内部中心に設置し、パレルの回転とともに極が回転するようにし、その際付着したマイカ粉体をプラスチック製プランで電極装面から落とすようにした。

このようにして得られた、内部が無電解めつき 朝皮膜、表面が電気めつきニッケル皮膜を有する マイカ粉体の電気抵抗を、円筒に体積充塡率で20 容量がになるように該粉体を充填し、4 端子法 (両端から電流値を、中間の2点から電圧を取り 出す)で測定した。その結果を第1表に示す。

-24-

第 2 表

無极質粉体	皮膜金属
マ. 1 . カ	Ni, Cu, Zn, Cr, Ag, Au, Ni-Cu, Ni-W, Ni-B
チタン酸カリウム ウイスカー	N1, Cu, Zn, Cr, Ag, Au
ガラスフレーク、 ガラスフ アイ バー	Ni, Co. Zn. Or. Ag. Au
カーポンフアイパー	N1, Cu, Cr, Zn, Ag, Au, Ni-W, Ni-B
シリコンフアイバー	Ni, Cu, Zn, Cr, Ag, Au

店用例1

粒径120~140 メッシュのフロゴバイト系マイカ粉体を用い、実施例1 と同様にして、下地処理したのち、該粉体表面に無電解による化学めつき法によつて金属化率26.2 重量をで N1 皮膜を形成させ、次いで電気めつき法により、さらにその上に N1 皮膜を形成させた。得られたものの最終

强力 (1) 网络克里兰 [TTR] 独图型型操程键 建筑 (2) 电子分析 (1) 425 年。

的な念金属化率は48.84 重量 % であり、無電解めつきによる N1 と電気めつきによる N1 の内わけはそれぞれ 18.16 重量 % と 30.68 重量 % であつか。

このようにして得られた金属皮膜を表面に有するマイカ粉体の体積周有抵抗は、円筒に体策充填塞で20容量をになるように充填し、4端子法(両端から電流値を、中間の2点から電圧を取り出す)で測定した場合、 $8\times10^{-8}\Omega$ ・ \mod となつた。なお無電解による化学めつき処理のみの場合、この体積固有抵抗は $2\cdot2\times10^{-1}\Omega$ ・ \mod であった。

この金属皮膜を装面に有するマイカ粉体をポリプロピレンに体積充填率 20 重量 3 になるようにニーダーを用いて混練し、圧縮成形によつて得られた複合材料 $(60 \times 30 \times 2 \text{ m})$ の体積固有抵抗は 6.36×10^{-1} Ω · cm となつた。また矩形冊波管を用いた 4000 M Hz での電磁波透過損率は装置の測定限界である 400 B 以上であつた。

との複合材料(150×150×1 ms)について、 解 100~1000 MHs の間の電解シールド特性と磁界 終能 シールド特性を測定した。その結果を第3要に示 す。

第 3 表

	周 波 数 (MHs)					
	100	300	500	800	1000	
電界シールド 特性 性能 (dB)	5 5	38	30	22	15	
磁界シールド 特性 Ng (dB)	20	3 5	4.0	25	23	

応用例2

各種の粒径を有するフロゴマイト系マイカ粉体を用い、実施例1と同様にして、下地処理を施したのち、無電解による化学めつき処理及び電気めつき処理を金属化率を変えて施し、N1皮膜を表面に有するマイカ粉体をそれぞれ得た。

これらの粉体について、応用例1と同様にして、 その体積固有抵抗及びポリプロピレンとの複合材料にかける体積固有抵抗と電磁波透過損率を測定 した。これらの結果を餌4表に示す。

-27-

-28-

第 4 第

	m	金属	化率(v	rt %)	粉	体		複合材料	
М	粉体粒度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	無電解めつき	配 気 めつき	全	体積含 有率 (vol %)	固有抵抗 (Ω·cm)	体積含 有率 (vol%)	固有抵抗 (Ω·σε)	電磁波 選過損 (dB)
1	20~35	16.8	_	16.8	20	1.2	25	5.5 × 10 ⁴	13.58
2		12.4	26.1	38.5	20	2.3 × 10 ⁻²	25	4.3	38
3	35~80	27.4		27.4	20	3.4×10 ⁻¹	25	3.38×10 ²	27.79
4		20.9	23.5	44.4	20	7.4×10 ⁻⁸	25	3.8 × 10 ⁻¹	40 <
5	20~35	24.2	-	24.2	20	4 × 10 ⁻¹	20	10 ⁸ <	12.8
6	,	18.6	23.16	41.76	20	9 × 10 ⁻⁸	20	1.75	40 <
7	120~140	26.2	-	26.2	20	2.2×10 ⁻¹			
8	•.	18.16	30.68	48.84	20	8 × 10 ⁻⁸	20	6.36×10 ⁻¹	40 <
9	80~120	19.2	_	19.2	20	4.5 × 10 ⁻¹			
10	,	14.06	26.79	40.85	20	9.0×10 ⁻⁸	20	8.34×10 ⁻¹	40 <

応用例3

拉径120~140メッシュのフロゴバイト系マイカ粉体を用い、実施例3と同様にして下地処理したのち、散粉体表面に無電解による化学めつき法で金属化率35.0重量を0 cu 皮膜を形成させ、次いで電気めつき法でさらに N1 皮膜を形成させた。 得られたものの最終的な全金属化率は 50.5 重量をであり、無電解めつきによる cu と電気めつきによる N1 の内わけはそれぞれ 26.6 重量をと23.9 重量をであつた。

このようにして得られた金属皮膜を表面に有するマイカ粉体の体積固有抵抗性応用例 1 化示した方法で測定した結果、体積充填率 2 0 容量 3 のところで、 5×10^{-8} Ω · cm であつた。 なか、 無電解による化学朝めつきのみの場合、同一充填率で 1.7×10^{-2} Ω · cm であつた。

この内部に剱皮膜を有し、表面にニッケル皮膜を有するマイカ粉体を、低粘度 ABS に体積充填率 2 0 重量がになるようにニーダーを用いて混練し、得られた複合材料の電磁波透過損を応用例 1 と同

-30-

この粉体 4 0 f を次に示す組成の銅めつき浴を 用いて 3 0 C、陰極電流密度 3 A / d m の条件で、 実施例 2 に示したパレルに入れ 3 時間電気めつき を行つた。

飼めつき浴の組成

Cu80, . 5 H. O	2509/L
	·
H2BO4	509/2
アリルチオ尿素	0.3 7 / L
pH ·	0. 8

様の方法により、4000MBSで測定した結果、 25dBの電磁しやへい効果が得られた。 実施例4

実施例1と同様な方法で化学ニッケルめつきを施したのち、次に示す組成の亜鉛めつき液を用い、めつき液中にフレークの入つた陰極箱を入れ、これを回転又は半回転させて亜鉛めつきを施した。めつき条件は温度3 B C、陰極電流密度 #A/dm²である。

. 亜鉛めつき液の組成

金属亜鉛	7.5 8 / 1
シアン化ナトリウム	1 1.3 7/4
水酸化ナトリウム	67.59/1
NaCN/Zn It	1.5

このようにして得られたものは、その表面に亜 鉛皮膜を有するもので、このものの導電性をテス ターにより調べたところ、良好な導電性を有する ことが確認された。

実施例 5

水溶性メラミン樹脂 2 9 とその硬化剤 0..1 4 9

-31-

鋼めつき量は 8.0 5 9 であり、全重量に占るニッケル及び銅の重量割合は、それぞれ 1 6.5 多及び 1 6.8 多となつた。鋼めつき後の体積固有抵抗は充てん率 2 0 多の場合、 9 × 1 0⁻¹ Ω・cm、 2 5 多.の場合、 3.4 × 1 0⁻¹ Ω・cm となつた。 突施例 6

実施例2で示した万法でフロゴバイト系マイカ 粉体(80~120メッシュ)に無電解鋼めつきを 行い、金属化率329のものを得た。この粉体の 体積固有抵抗は体積充てん率209で20×10⁻² Q・cmであつた。

さらに、この無電解めつき鍋の皮膜をもつマイカ粉体40%を実施例5に示す方法で電気鍋めつきを1時間30分行い、4.00%の電気網を析出した。したがつて、マイカ上の無電解めつき網及び電気めつき網の全重量に占める割合は、それぞれ29.1%及び9.1%となつた。この粉体の体積固有抵抗は体積充てん率20%で1.8×10⁻³0・cmであつた。

THE STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF TH

mis Page Blank (uspto)